CURABLE COMPOSITION

Patent Number:

JP8199070

Publication date:

1996-08-06

Inventor(s):

SATO SHINICHI; KOIKE NORIYUKI; MATSUDA TAKASHI; YAMAMOTO YASUSHI

Applicant(s):

SHIN ETSU CHEM CO LTD

Requested Patent:

☐ JP8199070

Application Number: JP19950027296 19950123

Priority Number(s): IPC Classification:

C08L83/08; C08K5/54; C08L83/05; C08L83/07

EC Classification:

Equivalents:

JP2990646B2

Abstract

PURPOSE: To obtain a curable compsn. which has a high fluorine content, a high resistance to solvents and chemicals, and a low moisture permeability and is excellent in releasability and water repellency because of its low surface energy by compounding a fluorinated amide compd., a fluorinated organohydrogensiloxane, and a platinum-group compd.

CONSTITUTION: This compsn. comprises a fluorinated amide compd. of formula I. a fluorinated organohydrogensiloxane having at least one perfluoroalkyl group, at least one perfluorooxyalkylene or perfluoroalkylene group, and at least two hydrosilyl groups, and a catalytic amt. of a platinum-group compd. and contains the organohydrogensiloxane in such an amt, that the molar ratio of SiH groups to aliph, unsatd. groups in the compsn. is 0.5-5. In formula I, R<1> is a monovalent hydrocarbon group; R<2> is H or a monovalent hydrocarbon group; Q is a group of formula II or III (wherein R<3>, R<4>, and R<5> are each a divalent hydrocarbon group); Rf is a perfluorooxyalkylene group, etc.; and a is an integer of 0 or higher.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-199070

(43)公開日 平成8年(1996)8月6日

(51) Int.Cl.6		識別記号	庁内整理番号	FI	技術表示箇所
C 0 8 L	83/08	LRN			
C 0 8 K	5/54				
C08L	83/05				
	83/07	LRP			

審査請求 未請求 請求項の数1 FD (全 21 頁)

(21)出願番号 特願平7-27296 (71)出願人 000002060 信越化学工業株式会社 (22)出願日 平成7年(1995)1月23日 東京都千代田区大手町二丁目6番1号 (72)発明者 佐藤 伸一 群馬県碓氷郡松井田町大字人見1番地10 信越化学工業株式会社シリコーン電子材料 技術研究所内 (72)発明者 小池 則之 群馬県碓氷郡松井田町大字人見1番地10 信越化学工業株式会社シリコーン電子材料 技術研究所内 (74)代理人 弁理士 小島 隆司

最終頁に続く

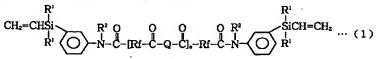
(54) 【発明の名称】 硬化性組成物

(57)【要約】

(修正有)

*ド化合物、

【構成】 (A) 一般式(1) で示される含フッ素アミ*



[但し、式中R¹, R²は一価炭化水素基、Qは一般式(2)又は一般式(3)で示される基、R³は結合途中に酸素原子、窒素原子及びケイ素原子の1種又は2種以上を介在させてもよい二価炭化水素基、R⁴, R⁵は二価炭化水素基、R f は二価のパーフルオロアルキレン基など、aは0以上の整数。]

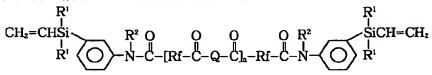
(B) 一分子中に一個以上の一価のパーフルオロオキシアルキル基、二価のパーフルオロオキシアルキレン基を有し、且つ二個以上のヒドロシリル基を有する含フッ森オルガノ水素シロキサン、(C) 触媒量の白金族化合物を含有する硬化性組成物。

【効果】 フッ素含有率が高く、耐溶剤性、耐薬品性に 優れ、透湿性も低く、しかも低表面エネルギーを有する ため離型性、撥水性に優れる。

【特許請求の範囲】

*ッ素アミド化合物、

【請求項1】 (A) 下記一般式(1) で示される含フ* 【化1】



... (1)

2

[但し、式中R¹は置換又は非置換の一価炭化水素基、 ※基 R²は水素原子又は置換又は非置換の一価炭化水素基、 10 【化2】 Qは下記一般式(2)又は下記一般式(3)で示される※

... (2)

(但し、式中R³ は結合途中に酸素原子、窒素原子及び ケイ素原子の1種又は2種以上を介在させてもよい置換☆

★又は非置換の二価炭化水素基を示す。)
【化3】



... (3)

(但し、式中R'及びR⁵ はそれぞれ置換又は非置換の二 20 価炭化水素基を示す。)、R f は二価のパーフルオロアルキレン基又は二価のパーフルオロポリエーテル基であり、a は 0 以上の整数である。]

(B) 一分子中に一個以上の一価のパーフルオロオキシアルキル基、一価のパーフルオロアルキル基、二価のパーフルオロオキシアルキレン基又は二価のパーフロロアルキレン基を有し、且つ二個以上のヒドロシリル基を有する含フッ素オルガノ水素シロキサン、

(C) 触媒量の白金族化合物

を含有する組成物であって、上記(B)成分の量は該組 30 成物中の脂肪族不飽和基1 モルに対し、ヒドロシリル (Si-H) 基が $0.5\sim5$ モルとなる量であることを特徴とする硬化性組成物。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、室温で放置しあるいは 加熱することによって容易に硬化し、耐溶剤性、耐薬品 性、耐熱性及び低温特性に優れるのみならず透湿性にも 優れる硬化物を与える硬化性組成物に関する。

[0002]

【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】従来より、含フッ素有機化合物のポリマーと架橋剤を主成分とする硬化性含フッ素エラストマー組成物は、各種分野で使用されている。

【0003】しかし、従来、上市されている含フッ素エラストマー組成物より得られる硬化物には、ゴム材料としての耐溶剤性、耐薬品性、耐熱性、低温特性、低透湿性をいずれも十分満足し得るものはなかった。例えば、フッ素ゴムは低温特性に劣り、液状化は不可能であり、シリコーンゴムは耐薬品性及び耐溶剤性に劣る材料であ 50

の る。また、両者の性能を合わせ持つゴム材料として開発 されたフロロシリコーンゴムは耐薬品性及び極性溶剤に 対する耐溶剤性が不十分であった。

【0004】本発明は上記事情に鑑みなされたもので、 耐溶剤性、耐薬品性、耐熱性及び低温特性に優れるのみ ならず透湿性にも優れる硬化物を与える含フッ素アミド 化合物と含フッ素オルガノ水素シロキサンとを主成分と する硬化性組成物を提供することを目的とする。

[0005]

【課題を解決するための手段及び作用】本発明者は、上記目的を達成するため鋭意検討を重ねた結果、下記一般式(1)で示される含フッ素アミド化合物に下記の含フッ素オルガノシロキサンを架橋剤、鎖長延長剤として配合し、白金族化合物を触媒として添加することにより、耐溶剤性、耐薬品性、耐熱性及び低温特性に優れるのみならず透湿性にも優れる硬化物を与える硬化性組成物が得られることを知見し、本発明をなすに至った。

【0006】従って、本発明は、(A)下記一般式 (1)で示される含フッ素アミド化合物、(B)一分子中に一個以上の一価のパーフルオロオキシアルキル基、一価のパーフルオロアルキル基、二価のパーフルオロオキシアルキレン基又は二価のパーフロロアルキレン基を有し、且つ二個以上のヒドロシリル基を有する含フッ素オルガノ水素シロキサン、(C)触媒量の白金族化合物を含有する組成物であって、上記(B)成分の量は該組成物中の脂肪族不飽和基1モルに対し、ヒドロシリル(Si-H)基が0.5~5モルとなる量であることを特徴とする硬化性組成物を提供する。

[0007]

【化4】

[但し、式中R¹は置換又は非置換の一価炭化水素基、R²は水素原子又は置換又 は非置換の一価炭化水素基、Qは下記一般式(2)又は下記一般式(3)で示さ れる基

$$R^{2}$$
 R^{2} ... (2)

(但し、式中R³は結合途中に酸素原子、窒素原子及びケイ素原子の1種又は2 種以上を介在させてもよい置換又は非置換の二価炭化水素基を示す。)

(但し、式中R⁴及びR⁵はそれぞれ置換又は非置換の二価炭化水素基を示 す。)、

Rfは二価のパーフルオロアルキレン基又は二価のパーフルオロポリエーテル基 であり、aは0以上の整数である。]

【0008】以下、本発明につき更に詳述すると、本発 明の硬化性組成物は、主剤のベースポリマーとして上記 式(1)の含フッ素アミド化合物、その架橋剤乃至は鎖 長延長剤としての含フッ素オルガノ水素シロキサン及び 触媒としての白金族化合物を含有するものである。

【0009】本発明の第一必須成分 [(A)成分] は含*

*フッ素アミド化合物であり、この(A)成分の含フッ素 アミド化合物は、下記一般式 (1) で示されるものであ る。

[0010] [化5]

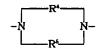
... (1)

【0011】 ここで、上記式 (1) 中のR¹としては、 炭素数1~10、特に1~8の、好ましくは脂肪族不飽 和結合を除く、置換又は非置換の一価炭化水素基が好滴 であり、例えばメチル基、エチル基、プロピル基、イソ プロピル基、プチル基、イソプチル基、tert-プチ ル基、ペンチル基、ヘキシル基、オクチル基、デシル基 等のアルキル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル

基、アリル基、プロペニル基、イソプロペニル基、プテ ニル基、ヘキセニル基等のアルケニル基、フェニル基、 トリル基、キシリル基、ナフチル基等のアリール基、ベ ンジル基、フェニルエチル基、フェニルプロピル基等の アラルキル基、あるいはこれらの基の水素原子の一部又 は全部をハロゲン原子等で置換したクロロメチル基、ク ロロプロピル基、プロモエチル基、3,3,3-トリフ 基、シクロヘプチル基等のシクロアルキル基、ピニル 50 ルオロプロピル基、6,6,6,5,5,4,4,3,

3-ノナフルオロヘキシル基等のフッ素置換アルキル基 などが挙げられる。

【0012】次に、R2としては、水素原子又は前記R1 として例示したものと同様の炭素数1~10、特に1~ 8の、好ましくは脂肪族不飽和結合を除く、置換又は非 置換の一価炭化水素基が好適であり、一価炭化水素基と しては、R¹と同様の基を挙げることができ、例えばメ チル基、エチル基、プロビル基、イソプロビル基等のア ルキル基、シクロヘキシル基等のシクロアルキル基、ピ ニル基、アリル基等のアルケニル基、フェニル基、トリ*10



【0015】上記式(2)中のR²は前記と同様であ り、R³としては、置換又は非置換の二価炭化水素基で あれば特に限定されないが、炭素数1~20、特に2~ 10の二価炭化水素基が好適であり、具体的にはメチレ 20 この場合、酸素原子は-〇一、窒素原子は-NR'ー ン基、エチレン基、プロピレン基、メチルエチレン基、 プチレン基、ヘキサメチレン基等のアルキレン基、シク ロヘキシレン基等のシクロアルキレン基、フェニレン 基、トリレン基、キシリレン基、ナフチレン基、ピフェ ニレン基等のアリーレン基、あるいはこれらの基の水素 原子の一部をハロゲン原子等で置換した基、あるいはこ れらの置換又は非置換のアルキレン基、アリーレン基の※

O-\$i-R'"-

(但し、R"は前記R1, R2として例示したものと同様 の炭素数1~8のアルキル基又はアリール基、R'''は 前記R[®]として例示したものと同様の炭素数1~6のア ルキレン基又はアリーレン基であり、n=0~10、特 に0~5の整数である。)

*ル基等のアリール基、あるいはこれらの基の水素原子の 一部をハロゲン原子等で置換したクロロメチル基、クロ ロプロピル基、3,3,3-トリフルオロプロピル基、 6. 6. 6. 5. 5. 4. 4. 3. 3-ノナフルオロヘ キシル基等のフッ素置換アルキル基などが挙げられる。 【0013】また、上記式(1)においてQは下記一般 式(2)又は一般式(3)で示される基である。

[0014]

【化6】

... (2)

... (3)

※組み合わせなどが例示される。

【0016】また、R3は結合の途中に酸素原子、窒素 原子、ケイ素原子の1種又は2種以上を含んでも良い。 (R'は水素原子又は炭素数1~8、特に1~6のアル キル基又はアリール基である) として介在することがで き、またケイ素原子は、例えば下記の基のように直鎖状 又は環状のオルガノシロキサンを含有する基あるいはオ ルガノシリレン基として介在することができる。

[0017]

[化7]

このような基としては、下記の基を例示することができ

[0018]

【化8】

-CH₂CH₂OCH₂CH₂- ,

(Meはメチル基を示す。)

【0019】更に、上記式(3)中のR'及びR'としては、炭素数1~10、特に2~6の置換又は非置換の二 価炭化水素基が好適であり、具体的にはメチレン基、エチレン基、プロピレン基、メチルエチレン基、ブチレン 基、ヘキサメチレン基等のアルキレン基、あるいはこれらの基の水素原子の一部をハロゲン原子等で置換した基などが例 40

示される。

【0020】上記式(2)又は式(3)により示される式(1)中のQとして具体的には下記の基が例示される。なお、以下の化学式において、Meはメチル基、Phはフェニル基を示す。

[0021]

【化9】

Me Me | |-N(CH₂)₂N- Ph Ph I I -N(CH₂)₆N-

Ph Me Me Ph -NCHzCHzCHzCHzCHz-Rf-CHzCHzCHzCHzCHzN- (Rfは前記と同様), Me Me

$$\stackrel{H}{\stackrel{\mid}{-N}} \stackrel{H}{\stackrel{\mid}{-N}} \stackrel{\mid}{\stackrel{\mid}{-N}}$$
 ,

H Me Me H | -NCH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2N- (Rfは前記と同様), | Me Me

Me Me Me
-NCH₂CH₂CH₂-Si-O-Si-CH₂CH₂CH₃
O O Me
-CH₃CH₂CH₂-Si-O-Si-CH₂CH₂CH₂NMe Me

[0022]

【化10】

(Xは水素原子、メチル基又はフェニル基)

【0023】また、式(1)においてRfは二価パーフルオロアルキレン基又は二価パーフルオロポリエーテル基であり、特に二価パーフルオロアルキレン基としては 30 $-C_0F_{20}$ -

(但し、 $m=1\sim10$ 、好ましくは $2\sim6$ である。) で

示されるものが好ましく、二価パーフルオロポリエーテル基としては下記式で示されるものが好ましい。

[0024] [化11]

-(CFOCF₂)_p (CF₂)_r (CF₂OCF)_q

 $(X は F 又 は CF_3 基、p,q,r はそれぞれ p \ge 1、q \ge 1、2 \le p + q \le 200、特に2 \le p + q \le 110、0 \le r \le 6 の整数)$

-CF₂CF₂OCF₃-(CFOCF₂), (CF₂), (CF₂OCF₂CF₂-CF₃OCF₂CF₃-CF₃CF₃

(r,s,t はそれぞれ $0 \le r \le 6$ 、 $s \ge 0$ 、 $t \ge 0$ 、 $0 \le s + t \le 200$ 、特に $2 \le s + t \le 110$ の整数)

-CF-(OCFCF₂)u (OCF₂)→ OCF-X X X

 $(X \text{ は } F \text{ 又 は } CF_s \text{ 基}, \text{ u,v } \text{ は そ れ ぞ れ } 1 \leq \text{u} \leq 20, 1 \leq \text{v} \leq 20 \text{ の 整数})$

 $-CF_2CF_2$ -(OCF_2CF_2) \rightarrow OCF_2CF_2-(wは1 ≤ w ≤ 100の整数)

Rfとして具体的には、下記のものが例示される。

* 【化12】

[0025]

 $-C_4F_8-$, $-C_6F_{12}-$,

$$-(CFOCF2)n(CF2OCF)m - \overline{n+m} = 2\sim 200$$

$$CF3 CF3$$

-CF₂CF₂OCF₂(CF₂)₂CF₂OCF₂CF₂-

 $-CF_2(OCF_2CF_2)_n(OCF_2)_mOCF_2 - \overline{n} = 5 \sim 50, \overline{m} = 1 \sim 10$,

$$-CF(OCFCF_2)_n(OCF_2)_mOCF- \overline{n} = 5 \sim 50, \overline{m} = 1 \sim 10,$$

$$CF_3 CF_3 CF_3 CF_3$$

 $-CF_2CF_2(OCF_2CF_2CF_2)_nOCF_2CF_2 - \overline{n} = 5 \sim 100$

【0026】なお、上記式 (1) において a は 0 以上の整数であり、従って、式 (1) の含フッ素アミド化合物は 1 分子中に二価パーフルオロアルキレン基又は二価パーフルオロポリエーテル基を 1 個以上含むものであるが、a は好ましくは $0\sim1$ 0、特に $1\sim6$ の整数である。

【0027】本発明においては、上記(A)成分の含フ 50 と得られる硬化物がエラストマーとしての伸びが小さく

ッ素アミド化合物として、粘度(25℃、以下同様)が数十csの低粘度ポリマーから固形の生ゴム状のポリマーまで使用することができるが、取り扱いやすさの点からは、例えば熱加硫ゴム用としては生ゴム状のポリマーが、また、液状ゴム用には粘度が100~10000cs程度のポリマーが好適に使用される。低粘度すぎると得られる硬化物がエラストマーとしての他びが小さく

なり、パランスのとれた物性が得られない場合が生じる。

【0028】上記式(1)の含フッ素アミド化合物は、下記の方法により得ることができる。即ち、上記式(1)においてaが0である含フッ素アミド化合物は、例えば下記一般式(4)で示される両末端に酸フロライ*

*ド基を有する化合物と下記一般式(5)で示される一級 あるいは二級アミン化合物とをトリメチルアミン等の受 酸剤の存在下で反応させることにより合成することがで キス

16

[0029] [化13]

(R¹, R², R f は上記と同様の意味を示す。)【0030】更に、上記式(1)においてaが1以上の 整数となる含フッ素アミド化合物は、例えば上記式 ※20

H-Q-H

(Qは上記と同様の意味を示す。) で示されるジアミン 化合物とを受酸剤の存在下で反応させ、更に上記式

(5)で示される一級あるいは二級アミン化合物を反応 させることにより合成することができる。

【0031】この場合、式(4)の両末端に酸フロライド基を有する化合物と式(5)の一級あるいは二級アミン化合物との仕込量の比率は、特に限定されるものではないが、モル換算で式(4)の化合物の仕込量(a)と式(5)の化合物の仕込量(b)との比率(a)/(b)を0.1~1.2mol/mol、特に0.2~0.5mol/molとすると好適である。

【0032】また、上記式(4)の化合物の仕込量(a)と式(6)の化合物の仕込量(c)とは、モル換算で(a)を(c)より少なくしない限り、特に限定されるものではない。式(1)中の繰り返し単位aは、

(a) / (c) を調整することにより目的に応じた適宜 な値にすることができ、(a) / (c) を大きくすれば 比較的分子量の小さなポリマーを合成することができ、☆ ※(4)に示される両末端に酸フロライド基を有する化合物と下記一般式(6)

... (6)

☆ (a) / (c) の値を1に近づければ分子量の大きなポリマーを合成することができる。

【0033】上記反応の条件は、特に制限されないが、 20~100℃で1~8時間、好ましくは20~50℃ で2~4時間反応させることが好ましい。

【0034】なお、式(1)の含フッ素アミド化合物において、Qがケイ素原子を介在するものである含フッ素アミド化合物は、例えばピニル基、アリル基等の脂肪族の不飽和基を有する一般あるいは二級アミン化合物として例えば式(5)のアミン化合物を使用して上記反応により例えば下記一般式(7)で示される両末端にピニル基を有する化合物を合成し、これと例えば下記一般式(8)で示される、分子中にヒドロシリル基を2個有するオルガノシロキサン化合物とを付加反応触媒の存在下で反応させることにより合成することができる。

[0035] (化14]

(但し、式中R¹, R², R f は前記と同様の意味を示 ☆【0036】 す。) ☆

H-P-H

... (8)

但し、式中Pはシロキサン結合を有する二価の有機基であり、具体的には下記の基が例示される。

【化15】

[0037]

50

17 Мe

【0038】この反応で上記式(7)で示される両末端 にピニル基を有する化合物と式(8)の化合物との仕込 量との比率は、モル換算で式(7)の化合物の仕込量 (d) を式(8) の化合物の仕込量(e) より多くしな くてはならないが、その比率 (d) / (e) は最大で2 である。即ち、1<(d)/(e)≦2である。

【0039】なお、(d)/(e)を大きくすれば比較 的分子量の小さなポリマーを合成することができ、

(d) / (e) の値を1に近づければ分子量の大きなポ 20 リマーを合成することができる。

【0040】この場合、上記触媒としては周期表第VI I I 族元素又はその化合物、例えば塩化白金酸、アルコ ール変性塩化白金酸(米国特許第3220972号参 照)、塩化白金酸とオレフィンとの錯体(米国特許第3 159601号、同第3159662号、同第3775*

一価のパーフルロアルキル基:

*452号参照)、白金黒又はパラジウム等をアルミナ、 シリカ、カーボン等の担体に担持させたもの、ロジウム - オレフィン錯体、クロロトリス (トリフェニルホスフ ィン)ロジウム(ウィルキンソン触媒)等を使用し得、 その添加量は触媒量とすることができる。上記の錯体は アルコール系、ケトン系、エーテル系、炭化水素系の溶

18

【0041】また、上記反応の条件は、50~150 ℃、好ましくは80~120℃で2~4時間反応させる 10 ことが好ましい。

剤に溶解して使用することが好ましい。

【0042】次に、本発明の第二必須成分 [(B)成 分] は含フッ素オルガノ水素シロキサンであり、上配含 フッ素アミド化合物の架橋剤、鎖長延長剤として働くも のである。この(B)成分の含フッ素オルガノ水素シロ キサンは、一分子中に一個以上の一価のパーフルオロオ キシアルキル基、一価のパーフルオロアルキル基、二価 のパーフルオロオキシアルキレン基又は二価のパーフロ ロアルキレン基を有し、且つ二個以上、好ましくは3個 以上のヒドロシリル基、即ちSi-H基を有するもので あれば良い。このパーフルオロオキシアルキル基、パー フルオロアルキル基、パーフルオロオキシアルキレン 基、パーフロロアルキレン基としては、特に下記一般式 で示されるものを挙げることができる。

[0043] 【化16】

(mは1~20、好ましくは2~10の整数)

二価のパーフルロアルキレン基:

-C_mF_{2m}- (mは1~20、好ましくは2~10の整数)

一価のパーフルロオキシアルキル基:

二価のパーフルロオキシアルキレン基:

【0044】この含フッ素オルガノ水素シロキサンとし ては、環状でも鎖状でもよく、更に三次元網状でもよ く、特にケイ素原子に結合した一価の置換基として下記 一般式で示されるパーフルオロアルキル基、パーフルオ ロアルキルエーテル基あるいはパーフロロアルキレン基 (m+nは2~100の整数)

を含有する一価の有機基を分子中に少なくとも1個有す るものを挙げることができる。

[0045]

【化17】

-CH2CH2-Rf1-CH2CH2-

【0046】ここで、R⁶はメチレン基、エチレン基、ケイプロピレン基、メチルエチレン基、テトラメチレン基、R² ペキサメチレン基等のアルキレン基、フェニレン基等のアリーレン基などの好ましくは炭素数1~10、特に2 10 る。~6の二価炭化水素基、R¹は水素原子あるいは前記したR²と同様の好ましくは炭素数1~8、特に1~6の ける一価炭化水素基、R f¹は前記一般式で挙げた一価のパーフルオロアルキル基、一価のパーフルオロオキシアル 半パー ま、二価のパーフルオロオキシアルキレン基である。 ンと でのパーフロアルキレン基である。

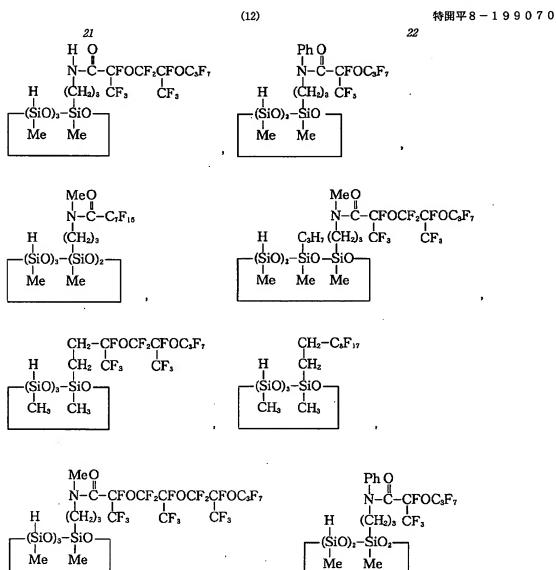
【0047】また、この(B)成分の含フッ素オルガノ 水素シロキサンにおける一価又は二価の含フッ素置換 基、即ちパーフルオロアルキル基、パーフルオロオキシ アルキル基、パーフルオロオキシアルキレン基あるいは 20 パーフロロアルキレン基を含有する一価の有機基以外の

ケイ素原子に結合した一価の置換基としては、前記した R²と同様の好ましくは脂肪族不飽和結合を含まない炭 素数1~10、特に1~8の一価炭化水素基が挙げられ

[0048] この含フッ素オルガノ水素シロキサンにおける分子中のケイ素原子数はこれに限られるものではないが、通常 $2\sim60$ 、好ましくは $4\sim30$ 程度のものが挙げられる。

【0049】このような含フッ素オルガノ水素シロキサンとしては、例えば下記の化合物が挙げられ、Meはメチル基、Phはフェニル基を示す。なお、これらの化合物は、単独で使用しても良く、併用しても良い。

[0050] 【化18】



[0051] 【化19】

$$\begin{array}{c|cccc} & PhO \\ & N-C-CFOCF_2CFOC_3F_7 \\ & CH_2 & CF_3 & CF_3 \\ & CH_2 & & \overline{n}=3{\sim}50 \\ & H & CH_2 & & \\ & Me_3SiO(SiO)_nSiOSiMe_3 & & \\ & Me & Me & & \end{array}$$

【0052】なお、本発明の硬化性組成物は、第二必須 成分の含フッ素オルガノ水素シロキサンとして第一必須 成分の含フッ素アミド化合物と相溶するものを使用する ことにより、均一な硬化物を得ることができる。

【0053】上記(B)成分の配合量は組成物全系、特 に(A)成分中に含まれるピニル基、アリル基、シクロ

分中のヒドロシリル基、即ちSi-H基を、好ましくは 0. 5~5モル、より好ましくは1~2モル供給する量 である。0.5モル未満では架橋度合いが不充分にな り、5モル以上では鎖長延長が優先し硬化が不充分とな ったり、発泡したり、耐熱性、圧縮永久歪特性等を悪化 させる場合がある。なお、この(B)成分の(A)成分 アルケニル基等の脂肪族不飽和基1モルに対し(B)成 50 に対する配合量は、通常、(A)成分100重量部に対

して0.1~50重量部の範囲とすることもできる。

【0054】更に、本発明の第三必須成分 [(C)成分]である白金族化合物は、上記含フッ素アミド化合物と上記含フッ素オルガノ水素シロキサンとの付加反応(ヒドロシリル化)用触媒であり、硬化促進剤として作

(ヒドロシリル化) 用触媒であり、硬化促進剤として作用する。この白金族化合物は一般に貴金属の化合物であり、高価格であることから、比較的入手しやすい白金化合物がよく用いられる。

【0055】白金化合物としては、例えば塩化白金酸又は塩化白金酸とエチレン等のオレフィンとの錯体、アル 10 コールやピニルシロキサンとの錯体、白金/シリカ又はアルミナ又はカーボン等を例示することができるが、これらに限定されるものではない。白金化合物以外の白金族化合物としては、ロジウム、ルテニウム、イリジウム、パラジウム系化合物も知られており、例えばRhC1(PPh₃)₃, RhC1(CO)(PPh₃)₂, RhC1(C2H₄)₂, Ru₃(CO)₁₂, IrC1(CO)(PPh₃)₂, Pd(PPh₃)₄等を例示することができる。

【0056】これらの触媒の使用にあたっては、それが 20 固体触媒であるときには固体状で使用することも可能であるが、より均一な硬化物を得るために塩化白金酸や錯体を適切な溶剤に溶解したものを第一成分の含フッ素アミド化合物に相容させて使用することが好ましい。

【0057】これらの触媒の使用量は、特に制限するものではなく、触媒量で所望とする硬化速度を得ることができるが、経済的見地又は良好な硬化物を得るためには、硬化性組成物全量に対して $1\sim1000$ ppm(白金族換算)、より好ましくは $10\sim500$ ppm(同上)程度の範囲とするのが良い。

【0058】なお、本発明の硬化性組成物には、その実用性を高めるために種々の添加剤を必要に応じて添加することができる。具体的には、硬化性組成物の硬化速度を制御する目的で加えるCH2=CH(R)SiO単位(式中、Rは水素原子又は置換又は非置換の一価炭化水素基である。)を含むポリシロキサン(特公昭48-10947号公報参照)及びアセチレン化合物(米国特許第3445420号及び特公昭54-3774号公報参照)、さらに重金属のイオン性化合物(米国特許第3532649号参照)等を例示することができる。

【0059】これらの添加剤を添加した場合において、含フッ素オルガノ水素シロキサンの配合量は、(A)成分に加えてこれら添加剤の配合量をも考慮して決定され、上述したように、全組成物中のビニル基、アリル基、シクロアルケニル基等の脂肪族不飽和基1モルに対してSi-H基を0.5~5モル存在させる必要がある。

26

[0060] 更に、本発明の硬化性組成物には、硬化時における熱収縮の減少、硬化して得られる弾性体の熱膨 張率の低下、熱安定性、耐候性、耐薬品性、難燃性あるいは機械的強度を向上させたり、ガス透過率を下げる目的で充填剤を添加しても良く、例えばヒュームドシリカ、石英粉末、ガラス繊維、カーボン、酸化鉄、酸化チタン及び酸化セリウム等の金属酸化物、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム等の金属炭酸塩を挙げることができ、更に必要に応じて適当な顔料、染料あるいは酸化防止剤を添加することも可能である。

【0061】本発明の硬化性組成物の製造方法は特に制限されず、上記成分を練り合わせることにより製造することができる。製造された硬化性組成物は、第一必須成分の含フッ素アミド化合物の官能基、第三必須成分の触媒の種類により室温硬化も可能であるが、100~150℃にて数分から数時間程度の時間で硬化させることが好ましい。

[0062] なお、本発明の硬化性組成物を使用するに当たり、その用途、目的に応じて該組成物を適当なフッ素系溶剤、例えばメタキシレンヘキサフロライド、フロリナート等に所望の濃度に溶解して使用しても良い。 [0063]

【発明の効果】本発明の硬化性組成物は、種々の用途に利用することができる。即ち、本発明の硬化性組成物により得られる硬化物は、フッ素含有率が高いため、耐溶剤性、耐薬品性に優れ、また、透湿性も低く、しかも低表面エネルギーを有するため離型性、撥水性に優れており、耐油性を要求される自動車用ゴム材料、テント膜材料、シーラント、成形部品、押出部品、被覆材料、複写機ロール材料、電気用防湿コーティング材料等として有効に使用することができる。

[0064]

【実施例】以下、実施例を示して本発明を具体的に説明するが、本発明は下記実施例に制限されるものではない。なお、以下においてMeはメチル基を示す。

【0065】 [実施例1] 下記式(9) で示されるポリマー(粘度9500cs、平均分子量5720、ピニル基量0.035モル/100g) 100重量部にトリメチルシロキシ基で処理された比表面積200m²/gの煙霧質シリカ10重量部を加え、混合、熱処理した後、三本ロールミル上にて混合し、更に、下記式(10)で示される含フッ素環状水素シロキサン45.0重量部、塩化白金酸をCH2=CHSiMe2OSiMe2CH=CH2で変性した触媒のトルエン溶液(白金濃度1.0重量%)0.2重量部を加え、混合した。

[0066]

【化20】

特開平8-199070

【0067】これを減圧下で脱泡し、2mm厚の長方形 20*引っ張り強さ(kgf/cm²) の枠に置き、再び空気抜きをし、120kg/cm²、 150℃で10分間プレス硬化した。試験片を硬化した 試料から切り取り、JIS K6301に準じて物性を 測定したところ、以下に示す結果を得た。

[0068]

硬さ (JIS-A)

伸び (%)

46

240

(JIS-A:JIS K6301に規定のA型スプリ ング式硬さ試験機を使用して測定)

【0069】次に、上記試験片を用いて、耐熱性、耐薬 品性、溶剤膨潤性、低温特性及び透温性を測定した。そ れらの結果を表1、表2、表3、表4及び表5に示す。

[0070]

【表1】

耐熱性

		初期	3日	7日
硬 さ	(JIS – A)	46	51 (+5)	48 (+ 2)
伸 び	(%)	240	160 (- 33)	140 (-42)
引張強さ	(kgf/cm²)	59	44 (- 25)	43 (- 27)
加熱減量	(%)	1	1.1	1.2
硬 さ	(JIS – A)	46	43 (+3)	42 (-4)
伸 び	(%)	240	140 (- 42)	120 (-50)
引張強さ	(kgf/cm²)	59	31 (-47)	27 (- 54)
加熱減量	(%)		2.5	4.5
	伸 び 引張強さ 加熱減量 硬 さ 伸 び 引張強さ	伸 び (%) 引張強さ (kgf/cm²) 加熱減量 (%) 硬 さ (JIS - A) 伸 び (%) 引張強さ (kgf/cm²) 加熱減量 (%)	 硬 さ (JIS - A) 46 伸 び (%) 240 引張強さ (kgf/cm²) 59 加熱減量 (%) - 硬 さ (JIS - A) 46 伸 び (%) 240 引張強さ (kgf/cm²) 59 	硬 さ (JIS - A) 46 51 (+5) 伸 び (%) 240 160 (-33) 引張強さ (kgf/cm*) 59 44 (-25) 加熱減量 (%) - 1.1 硬 さ (JIS - A) 46 43 (+3) 伸 び (%) 240 140 (-42) 引張強さ (kgf/cm*) 59 31 (-47)

()内は、伸び、引張強さについては初期値に対する増減のパーセント、硬さについてはポイント数の増減を示す。

[0071]

【表2】

耐薬品性 (ゴム硬度の変化)

30

	硬 度	表面状態
初期	46	_
温塩酸	55 (+9)	変化なし
設硫酸	48 (+2)	劣化
40%水酸化カリウム水溶液	53 (+7)	変化なし

()内はポイント数の増減を示す。

劣化条件:20℃,3日

[0072]

* *【表3】

溶剤膠潤性(体積変化率(%))

溶 剤	組成物「	バイトンGFLT ^D	FE61 ²		
ガソリン	+ 10	+ 5	+ 42		
メタノール	+ 1	+ 16	+ 1		
クロロホルム	+ 9	+ 12	+ 23		
アセトン	+ 8	+ 148	+ 177		
トルエン	+ 1	+ 10	+ 30		
IPA	+ 4	+ 1	+ 1		
アセトニトリル	+ 0	+ 46	+ 3		
MEK	+ 13	+ 150	+ 194		
酢酸エチル	+ 14	+ 150	+ 172		
ТНГ	+ 18	+ 149	+ 204		
n-ヘキサン	+ 4	+ 2	+ 18		
四塩化炭素	+ 8	+ 4	+ 27		

- 1) デュポン社製フッ素ゴム
- 2) 信越化学工業製フロロシリコーンゴム

[0073]

※ ※【表4】

低温特性(ゲーマンねじり試験)

	組成物I	バイトンE - 60C ⁿ	KE95123
T2	- 10 °C	- 6℃	-41 ℃
T ₅	– 36 °C	– 11 ℃	-43℃
T ₁₀	– 44 °C	- 14 °C	– 44 ℃
T ₁₀₀	– 50 °C	– 20 °C	– 50 °C

- 1) デュポン社製フッ寮ゴム
- 2) 信越化学工業製シリコーンゴム

[0074]

【表5】

透湿性 (CUP法)

サンプル	透湿度
組成物I	4
KE951 ¹³	100
バイトン GFLT ²⁾	4
FE251 [®]	50

条件B: 40℃-90%RH; 単位: g/m2·24Hr

- 1) 信越化学工業製シリコーンゴム
- 2) デュポン社製フッ素ゴム
- 3) 信越化学工業製フロロシリコーンゴム

【0075】 [実施例2] 実施例1のポリマーの代わりに下記式(11)で示されるポリマー(粘度21000 cs、平均分子量16000、ビニル基量0.013モル/100g)を使用し、実施例1の含フッ素環状水素*

*シロキサン16.3重量部を使用した以外は実施例1と同様に組成物を調製し、硬化シートを作成した。

32

[0076]

【化21】

... (11)

$$Rf^3: \quad \begin{array}{ccc} -(CFOCF_2)_n(CF_2OCF)_m - & \overline{n+m} = 94 \\ CF_3 & CF_3 \end{array}$$

【0077】得られた硬化シートの試験片を切り取り、 上記と同様に物性を測定したところ、以下に示す結果を 得た。

[0078]

硬さ (JIS-A)

3 3

伸び (%)

410

引っ張り強さ(k g f / c m²)

3 2

【0079】 [実施例3] 実施例1のポリマーの代わり

に下記式(12)で示されるポリマー(粘度128600cs、平均分子量23000、ピニル基量0.009モル/100g)100重量部を使用し、実施例1の含フッ素環状水素シロキサン11.6重量部を使用した以外は実施例1と同様にして組成物を調製し、硬化シート30を作成した。

[0080]

【化22】

$$Rf^{2}: -(CFOCF_{2})_{n}(CF_{2}OCF)_{m} - \overline{n+m} = 32$$
 $CF_{3} CF_{3}$

【0081】得られた硬化シートの試験片を切り取り、 上記と同様に物性を測定したところ、以下に示す結果を 得た。

[0082]

硬さ (JIS-A)

3 1

伸び(%)

390

引っ張り強さ (kgf/cm²) 40

【0083】 [実施例4] 実施例1のポリマーの代わり*

*に下記式(13)で示されるポリマー(粘度65100 cs、平均分子量27640、ビニル基量0.007モ ル/100g) 100重量部を使用し、実施例1の含フ ッ素環状水素シロキサン9. 0 重量部を使用した以外は 実施例1と同様にして組成物を調製し、硬化シートを作 成した。

[0084]

[化23]

... (13)

$$Rf^{2}: -(CFOCF_{2})_{n}(CF_{2}OCF)_{m} - \overline{n+m} = 32$$
 $CF_{3} CF_{3}$
 $CH_{2}-CH_{2}$
 CH_{3}
 $CH_{2}-CH_{2}$
 CH_{3}
 CH_{3}

【0085】得られた硬化シートの試験片を切り取り、 上記と同様に物性を測定したところ、以下に示す結果を 得た。

[0086]

硬さ (JIS-A)

3 5

伸び (%)

450

引っ張り強さ(kgf/cm²)

49

【0087】 [実施例5] 実施例1のポリマーの代わり 50 【0088】

に下記式(14)で示されるポリマー(粘度9800c s、平均分子量15380、ピニル基量0.013モル /100g) 100重量部を使用し、下記式 (15) で 示される含フッ素環状水素シロキサン3. 41重量部、 実施例1のトルエン溶液0.2重量部及び2-エチニル ヘキサノール 0. 4 重量部を加え、実施例 1 と同様にし て組成物を調製し、硬化シートを作成した。

【化24】

C₈F₁₇CH₂CH₂SiO(SiO)_nSiCH₂CH₂C₈F₁₇

$$\overline{n} = 8$$
 ··· (15)

たところ、表6に示す結果が得られた。

【0091】次に、上記試験片を用いて耐熱性を測定し

*引っ張り強さ(kgf/cm²)

36

【0089】得られた硬化シートの試験片を切り取り、 上記と同様に物性を測定したところ、以下に示す結果を

35

得た。

[0090]

硬さ (JIS-A) 伸び (%)

3 3

[0092] 【表6】

260

耐熱性

		初期	3日	7日
硬 さ	(JIS – A)	33	32 (-1)	33 (± 0)
伸 び	(%)	260	250 (-4)	220 (- 15)
引張強さ	(kgf/cm²)	26	24 (-8)	22 (- 15)
加熱減量	(%)	-	0.5	0.7
硬 さ	(JIS – A)	33	30 (-3)	29 (-4)
伸 び	(%)	260	240 (-8)	230 (- 12)
引張強さ	(kgf/cm²)	26	23 (- 12)	19 (- 27)
加熱減量	(%)	-	1.1	1.5
	伸 び 引張強さ 加熱減量 硬 さ 伸 び 引張強さ	伸 び (%) 引張強さ (kgf/cm²) 加熱減量 (%) 硬 さ (JIS - A) (%) 申 び (%) 引張強さ (kgf/cm²)	 硬 さ (JIS-A) 33 伸 び (%) 260 引張強さ (kgf/cm²) 26 加熱減量 (%) - 硬 さ (JIS-A) 33 伸 び (%) 260 引張強さ (kgf/cm²) 26 	硬 さ (JIS-A) 33 32 (-1) 伸 び (%) 260 250 (-4) 引張強さ (kgf/cm²) 26 24 (-8) 加熱減量 (%) - 0.5 硬 さ (JIS-A) 33 30 (-3) 伸 び (%) 260 240 (-8) 引張強さ (kgf/cm²) 26 23 (-12)

() 内は、伸び、引張強さについては初期値に対する増減のパーセント、硬さについてはポイント数の増減を示す。

【0093】[参考例1]下記式(16)で示される両 末端に酸フロライド基を有する化合物1000gを撹拌 棒、温度計、ジムロート、滴下ロートを付した1リット ルの四つロフラスコ内に仕込み、撹拌しながら滴下ロー

※72.0gとトリエチルアミン44.8gとの混合物を 20℃にて滴下した。

[0094] 【化25】

トより下記式(17)で示されるピニルシリルアニリン※40

$$\begin{array}{ccc}
O & O & O \\
FC - (CFOCF_2)_n (CF_2OCF)_m - CF & \overline{n+m} = 32 & \cdots & (16)
\end{array}$$

$$\begin{array}{cccc}
CF_3 & CF_3
\end{array}$$

$$CH_3$$

SiCH=CH₂
 H_2 -N- CH_3 ... (17)

【0095】滴下後に60mckltにて反応を2時間行い、反 50 応混合物を加圧濾過して得られた濾液を120mckltmckltmckltmcklt

mHgで減圧ストリップしたところ、淡黄色透明な液状 化合物 9 8 9. 5 g が得られた。

【0096】得られた化合物は、粘度9500cs(2 5℃)、比重1.829(25℃)、屈折率1.325 8 (25℃) であった。この化合物をIR測定した結 果、以下に示す吸収が認められた。

[0097] 【化26】

 $1\ 1\ 0\ 0 \sim 1\ 3\ 2\ 0\ c\ m^{-1}$

 $1.715\,c\,m^{-1}$

10

*

CH₃C

CH₂=CHSi

H

SiCH=CH₂

$$H_{s}C$$
 O

N-CO-(CFOCF₂)_n(CF₂OCF)_m-CO-N

CH₃

 $\overline{n+m}=32$

【0100】 [参考例2] 下記式(19) で示される両 末端に酸フロライド基を有する化合物500gを撹拌 20 0℃にて滴下した。 棒、温度計、ジムロート、滴下ロートを付した500m 1の四つロフラスコ内に仕込み、撹拌しながら滴下ロー トより上記式(17)で示されるピニルシリルアニリン※

※12. 4gとトリエチルアミン7. 7gとの混合物を2

... (18)

*【0098】また、この化合物のピニル基量を定量した

ところ、0.035モル/100gであり、得られた化

合物は、下配構造式(18)で示される有機フッ素化合

物のポリマーであることが確認された。

[0101] 【化28】

ĊF₃

[0099]

【化27】

【0102】滴下後に60℃にて反応を2時間行い、反 応混合物を加圧濾過して得られた濾液を120℃/3m mHgで減圧ストリップしたところ、淡黄色透明な液状 30 化合物 4 6 9. 4 g が得られた。

【0103】得られた化合物は、粘度21000cs (25℃)、比重1.884(25℃)、屈折率1.3 136 (25℃) であった。この化合物をIR測定した 結果、以下に示す吸収が認められた。

[0104]

【化29】

$$1100\sim1320 \text{ cm}^{-1}$$
 ν_{c-r} 1710 cm^{-1} ν_{c-r}

 \cdots (19)

【0105】また、この化合物のビニル基量を定量した ところ、0.013モル/100gであり、得られた化 合物は、下記構造式(20)で示される有機フッ素化合 物のポリマーであることが確認された。

[0106]

【化30】

--616--

フロントページの続き

(72)発明者 松田 高至

群馬県碓氷郡松井田町大字人見1番地10 信越化学工業株式会社シリコーン電子材料 技術研究所内 (72)発明者 山本 靖

群馬県碓氷郡松井田町大字人見1番地10 信越化学工業株式会社シリコーン電子材料 技術研究所内